

新聞稿

即時發布

## 矽谷頂尖初創爭奪香港科技園公司「電梯募投比賽 2024」決賽入場券 踏上亞洲以及世界舞台

四場地區準決賽將挑選共 72 隊入圍隊伍進入在香港舉行的總決賽，優勝隊伍將有機會獲得高達 500 萬美元創投基金、24 萬美元現金獎以及更多商業合作機會

- 美國矽谷是「電梯募投比賽 2024」首站地區準決賽，其餘地點還包括德國斯圖加特、新加坡和香港。
- 香港科技園公司作為領先的創科孵化器，旨在協助「金融科技」、「房地產科技」和「物流與出行科技」領域的最優秀初創企業在全球取得成功。
- 電梯募投比賽將聯繫香港和美國的創科生態圈，為全球創新者搭建橋樑，以香港作跳板，進軍亞洲、大灣區以至中國內地等市場。

(香港，2024 年 1 月 19 日) — 香港科技園公司 (科技園公司) 於 1 月 17 日及 18 日首次在美國矽谷舉辦「電梯募投比賽 2024」地區準決賽，並從 127 組本地參加者中選出 20 個矽谷頂尖初創隊伍參加今年 4 月 26 日在香港舉行的「電梯募投比賽 2024」總決賽。

「電梯募投比賽 2024」將由評審從矽谷、斯圖加特、新加坡和香港的地區準決賽中選出合共 72 隊入圍準決賽隊伍，爭奪香港科技園創投基金高達 500 萬美元的創投基金，以及 24 萬美元現金獎、及其他商業合作機會。今年「電梯募投比賽」已踏入第八屆，而總決賽將於香港舉行，預計將會是一場精彩的全球競賽，當中國際初創隊伍及香港本地初創隊伍的比例為 80%比 20%。

現時，有志於全球創新市場的美國初創正將目光投向海外的發展機會，而根據國際貨幣基金組織的數據指出，今年亞太地區經濟體預計將有 4.2%<sup>1</sup>的增長，較全球增長 2.9%<sup>2</sup>為高，反映亞洲將是一個重點市場。此外，最新的全球創新指數<sup>3</sup>亦顯示，中國的「深圳—香港—廣州科技集群」在全球專利申請總量上位列世界第二。

<sup>1</sup> [國際貨幣基金組織 \(IMF\) : 《亞太地區經濟展望報告》](#)

<sup>2</sup> [國際貨幣基金組織 : 全球經濟復甦步伐放緩，各國分化日益擴大](#)

<sup>3</sup> [世界智慧財產權組織\(WIPO\) : 2023 全球創新指數\(GII\)](#)

香港科技園公司擁有香港最具規模的創科生態圈，是次「電梯募投比賽 2024」於其位於加州森尼韋爾的矽谷科技中心舉行了為期兩天的地區準決賽。首天為「金融科技」和「房地產科技」領域的賽事，而「物流與出行科技」組別比賽則於第二天進行。賽事雲集行業領袖，並就以上三大科技領域在亞洲迅速崛起的市場機遇分享見解，而參與者亦可藉此機會與在場初創企業進行交流。

香港科技園公司策略夥伴總監柯志成表示：「我們相信創新必須放眼是全球市場，才能充分發揮其潛力並為社會帶來最大影響。『電梯募投比賽 2024』矽谷地區準決賽為矽谷的頂尖創新者提供一個理想的平台向亞洲以至全球投資者和合作夥伴展示其實力。同時為香港科技園提供一個直接連繫香港和矽谷兩地創科生態圈的重要機會，為香港、粵港澳大灣區、亞洲以及其他地區開闢新的業務增長和發展機遇。」

各準決賽參賽者需於八分鐘內分享其創新構思，以及進行兩分鐘的問答環節，展示他們的創新技術和商業模式。參賽者刻意被安排在高壓的環境下與評判進行對答，令競賽氣氛更緊張刺激。賽事評審團由包括著名初創生態圈領袖所組成，評選基於三個關鍵標準，分別為獨特性和創新水平和競爭優勢；市場規模及產品和服務的增長潛力；以及策略及就業務目標所訂立的實行計劃。

其餘的「電梯募投比賽 2024」地區準決賽將在新加坡（2月22-23日）、香港（2月29日）和斯圖加特（3月5日）舉行。入選的72隊入圍準決賽隊伍將於4月26日齊集香港最高的建築物，西九龍環球貿易廣場頂層的地標「天際100」進行60秒電梯募投，向評審團推介其創新構思。

截至2023年4月30日，「電梯募投比賽」申請必須是成立時間少於10年的初創企業，而所有入圍「電梯募投比賽 2024」的企業均有機會獲得香港科技園企業創投基金高達500萬美元的投資。其他企業亦有機會共同投資入圍的優秀初創企業，進一步提高潛在的融資機會。

Page 3 of 5

本屆賽事獲不同行業領袖支持，將本地創新推向世界舞台，當中包括集體運輸行業的全球領導者港鐵公司等。



圖一：科技園公司於 2024 年 1 月 17 日及 18 日首次在美國矽谷舉辦「電梯募投比賽 2024」地區準決賽，其中 20 個矽谷頂尖初創隊伍將參加今年 4 月 26 日在香港舉行的「電梯募投比賽 2024」總決賽。



圖二：香港科技園公司策略夥伴總監柯志成表示：「『電梯募投比賽 2024』矽谷地區準決賽為矽谷的頂尖創新者提供一個理想的平台向亞洲以至全球投資者和合作夥伴展示其實力。」



圖三：首天為「金融科技」和「房地產科技」領域的賽事。



圖四：「物流與出行科技」組別比賽則於第二天進行。

###

### 關於香港科技園公司

香港科技園公司（科技園公司）於 2001 年成立，致力將香港發展成為國際創新科技中心。科技園公司在香港建立了蓬勃的創科生態圈，支援共超過 10 間獨角獸企業，匯聚 13,000 多名研究人才，以及約 1,700 間來自 24 個國家和地區從事生物醫藥技術、人工智能及機械人技術、金融科技及智慧城市發展的科技公司。

科技園公司一直大力吸納及孕育創科人才、加速創科成果商品化，為科技企業及人才在創科路上提供全方位支援。我們建立的創科生態圈持續成長，足跡遍及全港，包括沙田的香港科學園、九龍塘的創新中心，以及位於大埔、將軍澳及元朗的創新園。三個創新園結合創新元素，朝著香港新型工業化發展方向，重點帶動先進製造業、微電子業及生物科技等行業，重新定位新世代工業。

為配合香港未來發展及持續增長的創科需求，科技園公司積極連繫深港兩地，加強跨境交流，支援全球科技企業及人才「引進來、走出去」，開拓內地、進軍海外市場。位於深圳福田的香港科學園深圳分園已於 2023 年 9 月開幕，園區總建築面積為 31,000 平方米，兩幢大樓設有乾/濕實驗室、共享工作位置、會議及展覽場地等，務求提供更多科研及協作空間。科技園公司將重點吸引來自醫療科技、大數據及人工智能、機械人技術、新材料、微電子、金融科技和可持續發展七大領域的企業。

科技園公司透過提供基建設施、支援服務、專業知識及合作夥伴網絡，致力令創新科技成為香港的新經濟動力，鞏固香港國際創新科技中心的地位，同時借助位處大灣區核心的優勢，成為引領創科發展的重要引擎。

更多有關香港科技園公司的詳情，請瀏覽 [www.hkstp.org](http://www.hkstp.org)。

**傳媒查詢，請聯絡：**

**香港科技園公司**

卓以莊

電話：+852 2629 0155

電郵：[fiona.cheuk@hkstp.org](mailto:fiona.cheuk@hkstp.org)

**愛德曼國際公關公司**

黃嘉琪

電話：+852 3756 8623 / 6986 5822

電郵：[June.Wong@edelman.com](mailto:June.Wong@edelman.com) /  
[Edelmanhkstppr@edelman.com](mailto:Edelmanhkstppr@edelman.com)